

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-273839

(43)公開日 平成11年(1999)10月8日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

356

FΙ

H05B 3/20 -C04B 37/00 H05B 3/20

356

C04B 37/00

Z

審査請求 未請求 請求項の数5 〇L (全7頁)

(21)出願番号

特願平10-74500

(71)出願人 000004547

日本特殊陶業株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

(22)出願日 平成10年(1998) 3月23日

(72)発明者 末松 義朗

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日

本特殊陶業株式会社内

(72)発明者 野田 芳朗

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日

本特殊陶業株式会社内

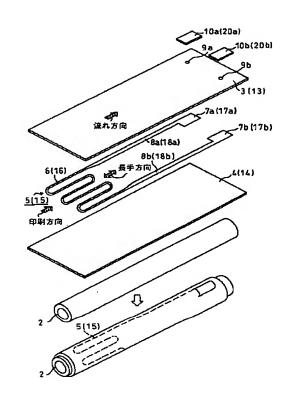
(74)代理人 弁理士 足立 勉

(54) 【発明の名称】セラミックヒータの製造方法

(57)【要約】

【課題】 セラミックヒータの寸法ばらつきを低減する とともに、ヒータパターンの印刷厚みのばらつきを低減 できるセラミックヒータの製造方法を提供すること。

【解決手段】 ドクターブレード法により所定の流れ方向にグリーンシートを作製し、グリーンシート上にヒータパターンを印刷し、その後焼成するセラミックヒータの製造方法において、ドクターブレード法によるグリーンシート13の流れ方向と、ヒータパターン15の長手方向と、ヒータパターン15のうち少なくとも発熱パターン16の印刷方向とを一致させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ドクターブレード法により所定の流れ方向にグリーンシートを作製し、該グリーンシート上にヒータパターンを印刷し、その後焼成するセラミックヒータの製造方法において、

1

前記ドクタープレード法による前記グリーンシートの流れ方向と、前記ヒータパターンの長手方向とを一致させることを特徴とするセラミックヒータの製造方法。

【請求項2】 ドクタープレード法により所定の流れ方向にグリーンシートを作製し、該グリーンシート上にヒ 10 ータパターンを印刷し、その後焼成するセラミックヒータの製造方法において、

前記ドクターブレード法による前記グリーンシートの流れ方向と、前記ヒータパターンのうち少なくとも発熱パターンの印刷方向とを一致させることを特徴とするセラミックヒータの製造方法。

【請求項3】 ドクターブレード法により所定の流れ方向にグリーンシートを作製し、該グリーンシート上にヒータパターンを印刷し、その後焼成するセラミックヒータの製造方法において、

前記ドクターブレード法による前記グリーンシートの流れ方向と、前記ヒータパターンの長手方向と、前記ヒータパターンのうち少なくとも発熱パターンの印刷方向とを一致させることを特徴とするセラミックヒータの製造方法。

【請求項4】 前記グリーンシートの流れ方向に対して、前記ヒータパターンの少なくとも発熱パターンの印刷方向を垂直とすることを特徴とする前記請求項1に記載のセラミックヒータの製造方法。

【請求項5】 前記グリーンシートの流れ方向に対して、前記ヒータパターンの長手方向を垂直とすることを特徴とする前記請求項2に記載のセラミックヒータの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば自動車用酸素センサ、グローシステム、半導体加熱用、石油ファンヒータ等に使用されるセラミックヒータの製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、例えば酸素センサには、その検出素子の加熱のために、平板状や円筒状のセラミックヒータが使用されている。例えば円筒状のセラミックヒータは、例えばアルミナからなる円筒状のセラミック基材(セラミック碍管)の表面に、ヒータパターンが形成されたグリーンシートが巻きつけられて、一体焼成されたものである。

【0003】この種のセラミックヒータは、通常、下記 ①~③の手順にて製造される(特開平1-225087 号公報及び特開平4-329291号公報参照)。 ①まず、ドクターブレード法により、例えばアルミナを 主成分とするスラリーを原料として、帯状のグリーンシ ートを連続して形成する。

【0004】②次に、このグリーンシートを所定寸法にカットした後に、グリーンシート上に、例えばタングステン等の高融点金属を有するペーストを用いて、スクリーン印刷等のペースト印刷法により、ヒータパターンを厚膜印刷して形成する。

③次に、ヒータパターンを形成したグリーンシートを、 セラミック基材の表面に積層し、一体焼成する。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上述した方法で、グリーンシート上にヒータパターンを形成する場合には、焼成してセラミックヒータを形成した際に、その長手方向や幅方向に寸法ばらつきが発生するという問題があった。

【0006】また、ヒータパターンをペースト印刷する場合には、ヒータパターンの印刷厚みがばらつき、結果として、焼成後のヒータ抵抗値がばらつくという問題もあった。本発明は、上記の問題点を鑑みてなされたものであり、セラミックヒータの寸法ばらつきを低減するとともに、ヒータパターンの印刷厚みのばらつきを低減できるセラミックヒーダの製造方法を提供することを目的とする。

[0007]

30

40

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するための請求項1の発明では、ドクタープレード法により所定の流れ方向にグリーンシートを作製し、グリーンシート上にヒータパターンを印刷し、その後焼成するセラミックヒータの製造方法において、ドクタープレード法によるグリーンシートの流れ方向と、ヒータパターンの長手方向とを一致させることを特徴とするセラミックヒータの製造方法を要旨とする。

【0008】本発明では、グリーンシートの流れ方向とヒータパターンの長手方向とを一致させているので、焼成によるセラミックヒータの寸法ばらつきを低減できる。本発明は、各種の実験の結果得られたものであり、本発明により寸法ばらつきを低減できる正確な理由は明確ではないが、ドクタープレード法によりグリーンシートを作製する際に、その流れ方向と垂直方向とでは割掛け(収縮の割合)が異なり、また、グリーンシートの流れ方向ではスラリーの粒子の配向が揃っていると推定されるので、その粒子の配向が揃う流れ方向にヒータパターンの長手方向を一致させることにより、収縮に影響を及ぼする要素が揃って、寸法ばらつきが低減すると考えられる。

【0009】請求項2の発明は、ドクターブレード法により所定の流れ方向にグリーンシートを作製し、グリーンシート上にヒータパターンを印刷し、その後焼成する 50 セラミックヒータの製造方法において、ドクターブレー

ド法によるグリーンシートの流れ方向と、ヒータパター ンのうち少なくとも発熱パターンの印刷方向とを一致さ せることを特徴とするセラミックヒータの製造方法を要 旨とする。

【0010】本発明では、グリーンシートの流れ方向と 少なくとも発熱パターンの印刷方向とを一致させている ので、発熱パターンの印刷厚みのばらつきを低減でき、 それにより、ヒータパターンの抵抗値のばらつきを低減 できる。本発明は、各種の実験の結果得られたものであ り、本発明により印刷厚みのばらつきを低減できる正確 10 な理由は明確ではないが、ドクターブレード法によりグ リーンシートを作製する際に、その流れ方向と垂直方向 とでは表面の凹凸の状態が異なり、流れ方向の方が表面 の凹凸が少ないので、流れ方向と印刷方向とを一致させ ることにより、印刷厚みのばらつきが低減すると考えら れる。

【0011】請求項3の発明は、ドクターブレード法に より所定の流れ方向にグリーンシートを作製し、グリー ンシート上にヒータパターンを印刷し、その後焼成する セラミックヒータの製造方法において、ドクタープレー 20 ド法によるグリーンシートの流れ方向と、ヒータパター ンの長手方向と、ヒータパターンのうち少なくとも発熱 パターンの印刷方向とを一致させることを特徴とするセ ラミックヒータの製造方法を要旨とする。

【0012】本発明では、グリーンシートの流れ方向 と、ヒータパターンの長手方向と、発熱パターンの印刷 方向とを全て一致させるので、寸法ばらつきが低減する とともに、発熱パターンの長手方向における印刷厚みの ばらつきが低減して、ヒータ抵抗値のばらつきが低減す

【0013】尚、発熱パターンの印刷方向だけでなく、 ヒータパターン全体の印刷方向をもグリーンシートの流 れ方向と一致させる場合には、ヒータパターン全体の印 刷厚みがばらつきを低減して、一層ヒータ抵抗値のばら つきを低減できる。請求項4の発明では、グリーンシー トの流れ方向に対して、ヒータパターンの少なくとも発 熱パターンの印刷方向を垂直とする。

【0014】本発明は、発熱パターンの印刷方向を例示 したものであり、本発明では、グリーンシートの流れ方 向と、ヒータパターンの長手方向とを一致させるが、発 40 熱パターンの印刷方向は前記流れ方向及び長手方向とは 垂直にしている。つまり、本発明では、3つの方向のう ち印刷方向のみが異なるが、流れ方向及び長手方向は一 致しているので、寸法ばらつきが低減する効果がある。

【0015】請求項5の発明では、グリーンシートの流 れ方向に対して、ヒータパターンの長手方向を垂直とす る。本発明は、ヒータパターンの形成方向を例示したも のであり、本発明では、グリーンシートの流れ方向と、 発熱パターンの印刷方向とを一致させるが、ヒータパタ ーンの長手方向のみを前記流れ方向及び印刷方向とは垂 50 シート13、第2グリーンシート14、ヒータパターン

直にしている。

【0016】つまり、本発明では、3つの方向のうち長 手方向のみが異なるが、流れ方向及び印刷方向は一致し ているので、印刷厚みのばらつきが低減する効果があ る。尚、前記ヒータパターンとしては、主として発熱を 行う発熱パターンと発熱パターンに通電するリードパタ ーン及び端子パターンとからなるものが挙げられる。

【0017】前記発熱パターンとしては、蛇行する発熱 パターンが挙げられる。ここで、ヒータパターンの長手 方向と発熱パターンの長手方向とは、一致する場合(図 2参照)と異なる場合(図4参照)とがある。また、前 記グリーンシートとしては、アルミナ(A1,O1)を主 成分とする材料からなるものが挙げられる。

【0018】前記ヒータパターンの材料として、高融点 材料である、白金(Pt)、白金-ロジウム(Rh)、 モリブデン (Mn)、タングステン (W) 等が挙げられ

[0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明のセラミックヒータ の製造方法の例(実施例)を説明する。

(実施例)

30

(1) まず、本実施例の方法によって製造されるセラミ ックヒータの構造について説明する。

【0020】図1に示す様に、本実施例のセラミックヒ ータ1は、丸棒状であり、円筒状のセラミック基材(ア ルミナ碍管) 2の周囲に、アルミナを主成分とする第1 セラミック層3及び第2セラミック層4が積層されてお り、この第1セラミック層3及び第2セラミック層4の 間に、タングステンを主成分とするヒータ部5が配置さ れている。

【0021】このヒータ部5は、図2に分解して示す様 に、セラミックヒータ1の先端側で何度も蛇行する発熱 部6と、セラミックヒータの後端側に配置されて電源側 と接続される陽極側端子部7a及び陰極側端子部7b と、発熱部6及び端子部7を接続する一対のリード部8 a, 8 bとから構成されている。

【0022】また、第1セラミック層3には、各リード 部8a、8bと対応して導通部9a、9bが形成されて いる。この導通部9a,9bとは、第1セラミック層3 のスルーホールの内表面に導電層が形成されたものであ る。更に、導通部9a、9bのヒータ部5と反対側に は、各導通部9a、9bにより各端子部7a、7bに各 々接続される陽極側端末10a及び陰極側端末10bが 形成されている。

【0023】(2)次に、セラミックヒータの製造方法 について説明する。尚、前記第1セラミック層3、第2 セラミック層4、ヒータ部5、発熱部6、陽極側端子部 7 a、陰極側端子部7b、リード部8a, 8b、陽極側 端末10a、陰極側端末10bは、各々、第1グリーン

15、発熱パターン16、陽極側端子パターン17a、 陰極側端子パターン17b、リードパターン18a, 1 8 b、陽極側端末パターン20 a、陰極側端末パターン 20 bが焼成されて形成されたものであるので、以下の 説明では前記図2を用いて説明する。

【0024】a) グリーンシートの作製

まず、A1,O,粉末(純度99.9%、平均粒径1.8 μm) と、焼結助剤であるSiO₁粉末(純度99.9 %、平均粒径1. 4 µ m) と、CaOとなるCaCO₁ 粉末(純度99.9%、平均粒径3.2 μm)と、Mg 10 る。 OとなるMgCO,粉末(純度99.9%、平均粒径 3. 2 μm) と、必要に応じて添加されるY, O, 等の微 量粉末とを、所定割合(例えばA1,O,粉末90重量 部、SiO,粉末5重量部、CaCO,粉末3重量部、M gCO₃粉末2重量部)で配合して、配合物を調製し

【0025】そして、この配合物100重量部に対し、 ポリプチルビニラール8重量部、ジプチルフタレート4 重量部、メチルエチルケトン及びトルエン70重量部を 添加し、ボールミルで混合してスラリー状とした。その 20 後、減圧脱泡して、ドクターブレード法により、厚さ 0. 3mmの第1グリーンシート13と、厚さ0. 20 mmの第2グリーンシート14を作製した。

【0026】・ここで、ドクタープレード法について説 明する。

ドクターブレード法とは、図3(a)に示す様に、容器 31から(一方向、即ち流れ方向に移動する)フィルム 32上にスラリー33を流して供給する際に、円柱の一 部が軸方向に切り欠かれた形状のブレード34にて、ス ラリー33の層の厚さを調節するものである。

【0027】このフィルム32上に配置されたスラリー 33は、フィルム32の移動とともに図示しない乾燥装 置によりメチルエチルケトン及びトルエンが適度に蒸発 させられ、帯状のグリーンシート35となる。このグリ ーンシート35は、フィルム32から分離されてリブ3 6により巻取られる。

【0028】その後、帯状のグリーンシート35は、リ ブ36から引き出され、所定形状にカットされる。 具体 的には、図3(b)に示す様に、複数のヒータパターン 15を形成できる様に、略正方形に切断されるととも に、各端子パターン17a, 17bが形成される位置 に、各々スルーホール21a, 21bが形成される。

【0029】その後、前記略正方形のグリーンシート上 に、一度の複数のヒータパターン15を形成し、更に、 各ヒータパターン15に対応した第1グリーンシート1 3にカットするのであるが、以下では、説明を明瞭にす るために、第1グリーンシート13単体にヒータパター ン15を印刷する場合を例に挙げて説明する。

【0030】また、後の実験例でも示す様に、ドクター ブレード法によるグリーンシート35の形成方向(図2 50 上記の様にして得られたセラミックヒータ成形体を、2

では、左下方から右上方の流れ方向)と、ヒータパター ン15の長手方向(図2では、左下方から右上方の方 向)と、ヒータパターン15(特に発熱パターン16) の印刷方向(図2では、左下方から右上方の印刷方向) とは、様々な設定が可能であるが、ここでは、各方向を 全て一致させた場合を例に挙げる。

【0031】尚、第2グリーンシート14も、厚さが異 なる点及びスルーホール21a,21bがない点などを 除き、ほぼ同様なドクタープレード法により作成され

b) 発熱パターンの印刷

第1グリーンシート13の表面に、予め調節されたタン グステンペーストを用いて、厚膜印刷法であるスクリー ン印刷を行った。それにより、厚さ25μmのヒータパ ターン15を形成した。ここでは、ヒータパターン15 の長手方向と印刷方向とを一致させた。尚、ヒータパタ ーン15の長手方向と第1グリーンシート13の長手方 向とは、一致している。

【0032】即ち、第1グリーンシート13の上面に (図2では圧着時に下方の面となる)、発熱パターン1 6、陽極側端子パターン17a、陰極側端子パターン1 7b、リードパターン18a, 18bからなるヒータパ ターン15を、ヒータパターン15の形状に透孔が設け られた金属製のマスク(図示せず)を使用して、厚膜印 刷(スクリーン印刷)した。

【0033】c) セラミック成形体の作製

次に、第1グリーンシート13の他表面(図2の上方の 面)の所定位置、即ちスルーホール21a,21bに対 応する位置に、タングステンペーストを使用してスクリ 30 一ン印刷を行い、陽極側端末パターン20a及び陰極側 端末パターン20bを厚膜印刷した。

【0034】尚、前記タングステンペーストは、W粉末 (平均粒径1.5 μm)、また必要に応じてA1,O,粉 末(平均粒径1.5μm)、及びRe粉末(平均粒径 1. 5 μm) を、所定の割合 (例えばW粉末90 重量 部、A1,O,粉末10重量部)で配合された配合物10 0に対して、ポリビニルプチラール5重量部、プチルカ ルビドールアセテート20重量部、アセトン70重量部 を添加し、ポールミルで混合し、スラリー状とした後、 40 アセトンを乾燥して除去して得られる。

【0035】そして、前記印刷後に、この第1グリーン シート13のヒータパターン15が印刷された表面に、 第2グリーンシート14を積層して圧着した。次いで、 この第2グリーンシート14の他表面(図2の下方の 面)に、アルミナペースト(共素地)を塗布し、この塗 布面をアルミナ製碍管2に向けて、第2グリーンシート 14をアルミナ碍管2に巻き付け、外周を押圧して、セ ラミックヒータ成形体を得た。

【0036】d) セラミックヒータ成形体の焼成

50 ℃で樹脂抜きし、その後、水素炉中で、1550 ℃ で 1 時間 30 分間保持して焼成し、第 1 及び第 2 セラミック層 3 、4 、発熱部 5 、両端末部 20 a 、20 b 、アルミナ碍管 2 が一体化した、前記図 1 に示すセラミックヒータ 1 を得た。

(実験例)次に、本実施例の効果を確認するために行った実験例について説明する。

【0038】 ここで、ヒータ抵抗値としては、両端末間 の抵抗を測定した。尚、ヒータ抵抗値の目標値は、5.50である。また、シート長としては、焼成セラミック

層の長手方向の寸法を測定した。尚、シート長の目標値は、55.0mmである。

【0039】②同様にして、流れ方向と長手方向とを一致させるが、印刷方向は垂直とした本発明の範囲の試料(No.4~6)を作製し、同様な実験を行った。その結果を、同じく下記表1に記す。

③同様にして、流れ方向と印刷方向とを一致させるが、 長手方向は垂直とした本発明の範囲の試料(No.7~ 9)を作製し、同様な実験を行った。その結果を、同じ く下記表1に記す。

【0040】④更に、比較例として、流れ方向に対して、長手方向及び印刷方向を垂直とした本発明の範囲外の試料($No.10\sim12$)を作製し、同様な実験を行った。その結果を、同じく下記表1に記す。

[0041]

【表1】

	No	シートの流れ方向 との関係		ヒータ 抵抗値		シート長		ヒータ 抵抗値の ばらつき [Ω]		シート長 の ばらつき
		長手方向	印刷方向	[Ω] [mm]		[mm]				
	1	同じ	同じ	5.	7	55.	1			
	2	†	†	5.	6	55.	2	0.	4	0.4
	3	t	†	5.	3	54.	8			
実	4	同じ	垂直	5.	7	5. 1	0			
施	5	†	t	5.	9	55.	2	0.	, 9	0.5
<i>₽</i> 9J	6	†	†	5.	0	54.	7			
	7	垂直	同じ	5.	4	54.	9			
	8	t	t	5.	3	54.	5	0.	5	1, 1
	9	†	†	5.	8	55.	6			
	10	垂直	垂直	5.	6	55.	2			•
比較	11	Ť	Ť	4.	9	54.	4	1.	0	1. 3
45 1	12	Ť	t	5.	9	55.	7			

【0042】この表1から明かなように、本発明の範囲の製造方法により製造されたセラミックヒータは、ヒータ抵抗値やシート長のばらつきが小さく好適である。特に、(グリーンシートの)流れ方向と(ヒータパターンの)長手方向と印刷方向とが一致している試料No.1~3は、ヒータ抵抗値及びシート長のばらつきが共に小さく好適である。

【0043】また、流れ方向と長手方向とが一致してい 致しているので、セラミックヒータの寸法ばらつきを る試料No.4~6は、シート長のばらつきが小さく好適 減でき、また、印刷厚みのばらつきを低減して、ヒータである。更に、流れ方向と印刷方向とが一致している試 50 抵抗のばらつきを低減できるという顕著な効果を奏す

料No. 7~9は、ヒータ抵抗値のばらつきが小さく好適である。

【0044】それに対して、流れ方向に対して、長手方向及び印刷方向が垂直の試料No.10~12は、ヒータ抵抗値及びシート長のばらつきが共に大きく好ましくない。この様に、本実施例のセラミックヒータの製造方法では、流れ方向に対して、その長手方向や印刷方向が一致しているので、セラミックヒータの寸法ばらつきを低減でき、また、印刷厚みのばらつきを低減して、ヒータ抵抗のばらつきを低減できるという顕著な効果を奏す

る。

【0045】尚、本発明は前記実施例になんら限定され るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲におい て種々の態様で実施しうることはいうまでもない。

9

(1) 例えば、前記実施例では、セラミックヒータの形 状として、円筒状のものを形成したが、板状のセラミッ クヒータとしてもよい。

【0046】(2)また、セラミック基材としては、両 端に通じる孔の開いた筒状(例えば円筒状)のもの、一 端が閉塞された筒状 (例えば円筒状) のもの、あるいは 10 孔の開いていない柱状(例えば円柱状)のもの等を採用 できる。

(3) 更に、前記実施例では、ヒータパターンと発熱パ ターンの長手方向が一致している例を挙げたが、例えば 図4に示す様に、ヒータパターンと発熱パターンの長手 方向が異なっていてもよい。

【0047】この場合は、グリーンシートの流れ方向と ヒータパターンの長手方向とが一致しているが、発熱パ ターンの長手方向は流れ方向に対して垂直である。尚、 この場合は、流れ方向と印刷方向とが一致している。 [0048]

【発明の効果】以上詳述した様に、請求項1の発明で は、グリーンシートの流れ方向とヒータパターンの長手 方向とを一致させているので、焼成によるセラミックヒ ータの寸法ばらつきを低減できる。

【0049】請求項2の発明では、グリーンシートの流 れ方向と少なくとも発熱パターンの印刷方向とを一致さ

せているので、発熱パターンの印刷厚みのばらつきを低 減でき、それにより、ヒータパターンの抵抗値のばらつ きを低減できる。請求項3の発明では、グリーンシート の流れ方向と、ヒータパターンの長手方向と、発熱パタ ーンの印刷方向とを全て一致させるので、寸法ばらつき が低減するとともに、発熱パターンの長手方向における 印刷厚みのばらつきが低減して、ヒータ抵抗値のばらつ きが低減する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 セラミックヒータの一部を破断して示す斜視 図である。

【図2】 セラミックヒータを分解して示す斜視図であ

【図3】 セラミックヒータの製造方法を示し、(a) はドクターブレード法の説明図、(b)はグリーンシー トのカット方法を示す説明図である。

【図4】 他のセラミックヒータを示す説明図である。 【符号の説明】

1…セラミックヒータ

20 3…第1セラミック層

4…第2セラミック層

5…ヒータ部

6 … 発熱部

13…第1グリーンシート

14…第2グリーンシート

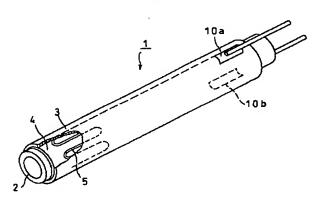
15…ヒータパターン

16…発熱パターン

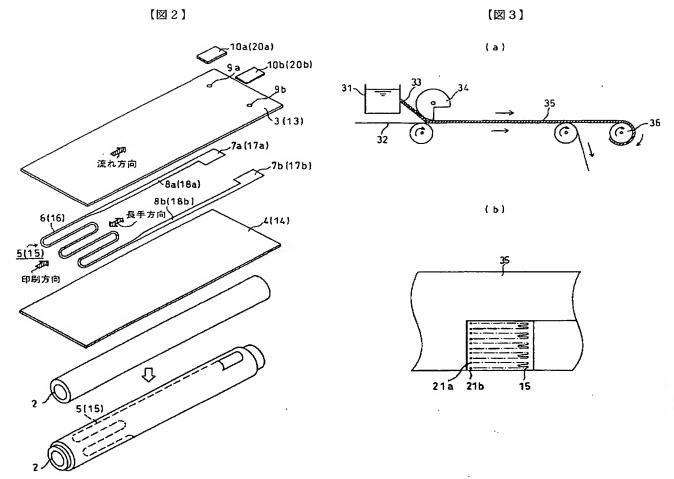
[図4]



【図1】







BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-273839

(43)Date of publication of application: 08.10.1999

(51)Int.CI.

H05B 3/20 CO4B 37/00

(21)Application number: 10-074500

(71)Applicant:

NGK SPARK PLUG CO LTD

(22)Date of filing:

23.03.1998

(72)Inventor:

SUEMATSU YOSHIRO

NODA YOSHIRO

(54) MANUFACTURE OF CERAMIC HEATER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method for a ceramic heater, capable of reducing size dispersion of the ceramic heater, and reducing the dispersion in a print thickness of a heater pattern.

SOLUTION: In a manufacturing method for a ceramic heater, in which a green sheet is made in a designated flow direction by a doctor blade method, a heater pattern is printed on the green sheet and after this, it is baked, the flow direction of the green sheet 13 by the doctor blade method, the longitudinal direction of the heater pattern 15 and at least a printing direction of a heat generating pattern 16 among heater patterns 15 made to coincide.

